

# 2023-2029年中国FPGA芯片行业市场竞争态势及 前景战略研判报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国FPGA芯片行业市场竞争态势及前景战略研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1146851.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2023-2029年中国FPGA芯片行业市场竞争态势及前景战略研判报告》共十一章。首先介绍了FPGA芯片行业市场发展环境、FPGA芯片整体运行态势等，接着分析了FPGA芯片行业市场运行的现状，然后介绍了FPGA芯片市场竞争格局。随后，报告对FPGA芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了FPGA芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对FPGA芯片产业有个系统的了解或者想投资FPGA芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 现场可编程门阵列（FPGA）芯片行业相关概述

#### 1.1 FPGA芯片基本概念

##### 1.1.1 FPGA芯片简介

##### 1.1.2 FPGA产品优势

##### 1.1.3 FPGA芯片分类

##### 1.1.4 FPGA应用逻辑

##### 1.1.5 FPGA行业背景

#### 1.2 FPGA技术发展及芯片设计分析

##### 1.2.1 FPGA技术介绍

##### 1.2.2 FPGA技术发展

##### 1.2.3 FPGA技术指标

##### 1.2.4 FPGA芯片设计

### 第二章 2018-2022年中国人工智能芯片（AI芯片）行业发展状况

#### 2.1 AI芯片行业发展综述

##### 2.1.1 AI芯片基本内涵

##### 2.1.2 AI芯片基本分类

##### 2.1.3 AI芯片发展历程

##### 2.1.4 AI芯片生态结构

#### 2.2 2018-2022年中国AI芯片行业运行状况

- 2.2.1 行业发展特点
- 2.2.2 市场规模状况
- 2.2.3 企业竞争格局
- 2.2.4 人才市场状况
- 2.2.5 行业投资状况
- 2.2.6 行业发展对策
- 2.3 中国AI芯片技术专利分析
  - 2.3.1 专利申请数量
  - 2.3.2 区域分布状况
  - 2.3.3 专利类型占比
  - 2.3.4 企业申请状况
- 2.4 中国AI芯片行业发展展望
  - 2.4.1 行业发展前景
  - 2.4.2 未来发展趋势

### 第三章 2018-2022年中国FPGA芯片行业发展环境分析

- 3.1 经济环境
  - 3.1.1 世界经济形势分析
  - 3.1.2 国内宏观经济概况
  - 3.1.3 工业经济运行情况
  - 3.1.4 中国对外经济状况
  - 3.1.5 未来经济发展走势
- 3.2 政策环境
  - 3.2.1 行业监管主体部门
  - 3.2.2 行业相关发展政策
  - 3.2.3 企业税收优惠政策
  - 3.2.4 地方层面支持政策
- 3.3 社会环境
  - 3.3.1 科研投入状况
  - 3.3.2 技术人才培养
  - 3.3.3 数字中国建设
  - 3.3.4 城镇化发展水平
- 3.4 产业环境
  - 3.4.1 集成电路销售规模
  - 3.4.2 集成电路产业结构

### 3.4.3 集成电路产品结构

### 3.4.4 集成电路产量分析

### 3.4.5 集成电路进出口状况

## 第四章 2018-2022年FPGA芯片行业发展综合分析

### 4.1 2018-2022年全球FPGA芯片行业发展状况

#### 4.1.1 产业规模状况

#### 4.1.2 市场区域分布

#### 4.1.3 市场竞争格局

#### 4.1.4 企业产品动态

### 4.2 2018-2022年中国FPGA芯片行业发展分析

#### 4.2.1 产业规模状况

#### 4.2.2 市场结构分布

#### 4.2.3 市场竞争格局

#### 4.2.4 人才培养状况

#### 4.2.5 行业SWOT分析

### 4.3 中国FPGA芯片行业产业链分析

#### 4.3.1 产业链条结构

#### 4.3.2 上游市场现状

#### 4.3.3 下游应用分布

## 第五章 2018-2022年FPGA芯片行业上游领域发展分析

### 5.1 2018-2022年EDA行业发展状况

#### 5.1.1 行业基本概念

#### 5.1.2 市场规模状况

#### 5.1.3 细分市场规模

#### 5.1.4 工具销售状况

#### 5.1.5 企业竞争格局

#### 5.1.6 行业发展趋势

### 5.2 2018-2022年晶圆代工行业发展状况

#### 5.2.1 市场规模状况

#### 5.2.2 国内销售规模

#### 5.2.3 细分产品结构

#### 5.2.4 市场区域分布

#### 5.2.5 市场竞争格局

## 5.2.6 行业发展展望

### 第六章 2018-2022年中国FPGA芯片行业下游应用领域发展分析

#### 6.1 工业领域

##### 6.1.1 工业自动化基本概述

##### 6.1.2 工业自动化市场规模

##### 6.1.3 FPGA工业领域应用

##### 6.1.4 工业自动化发展趋势

##### 6.1.5 工业自动化发展前景

#### 6.2 通信领域

##### 6.2.1 通信行业发展历程

##### 6.2.2 电信业务收入规模

##### 6.2.3 移动基站建设状况

##### 6.2.4 FPGA通信领域应用

##### 6.2.5 行业发展需求前景

#### 6.3 消费电子领域

##### 6.3.1 消费电子产品分类

##### 6.3.2 消费电子细分市场

##### 6.3.3 FPGA应用需求状况

##### 6.3.4 消费电子发展趋势

#### 6.4 数据中心领域

##### 6.4.1 数据中心基本概念

##### 6.4.2 数据中心行业政策

##### 6.4.3 数据中心市场规模

##### 6.4.4 数据中心区域格局

##### 6.4.5 FPGA应用需求状况

##### 6.4.6 数据中心发展前景

#### 6.5 汽车电子领域

##### 6.5.1 汽车电子及其分类

##### 6.5.2 汽车电子成本分析

##### 6.5.3 汽车电子渗透状况

##### 6.5.4 FPGA汽车领域应用

##### 6.5.5 FPGA需求前景分析

##### 6.5.6 汽车电子发展趋势

#### 6.6 人工智能领域

- 6.6.1 人工智能基本定义
- 6.6.2 人工智能市场规模
- 6.6.3 人工智能市场格局
- 6.6.4 人工智能企业布局
- 6.6.5 人工智能企业数量
- 6.6.6 FPGA应用发展机遇
- 6.6.7 FPGA需求前景分析
- 6.6.8 人工智能投资状况

## 第七章 国外FPGA芯片行业重点企业经营状况分析

- 7.1 超微半导体公司（AMD）
- 7.2 阿尔特拉公司（Altera）
- 7.3 莱迪思半导体（Lattice）
- 7.4 微芯科技（Microchip）

## 第八章 中国FPGA芯片行业重点企业经营状况分析

- 8.1 上海安路信息科技有限公司
- 8.2 上海复旦微电子集团股份有限公司
- 8.3 广东高云半导体科技股份有限公司
- 8.4 其他
  - 8.4.1 京微齐力
  - 8.4.2 紫光同创
  - 8.4.3 西安智多晶
  - 8.4.4 成都华微科技
  - 8.4.5 中科亿海微

## 第九章 中国FPGA芯片行业典型项目投资建设深度解析

- 9.1 可编程片上系统芯片研发及产业化项目
  - 9.1.1 项目基本概况
  - 9.1.2 项目投资概算
  - 9.1.3 项目进度安排
  - 9.1.4 项目经济效益
  - 9.1.5 项目投资可行性
- 9.2 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目
  - 9.2.1 项目基本概况

### 9.2.2 项目投资概算

### 9.2.3 项目进度安排

### 9.2.4 项目投资必要性

### 9.2.5 项目投资可行性

## 9.3 现场可编程系统级芯片研发项目

### 9.3.1 项目基本概况

### 9.3.2 项目投资概算

### 9.3.3 项目进度安排

### 9.3.4 项目投资必要性

### 9.3.5 项目投资可行性

## 第十章 中国FPGA芯片行业投资分析及风险预警

### 10.1 2018-2022年中国FPGA芯片行业投资状况

#### 10.1.1 企业融资动态

#### 10.1.2 企业收购状况

#### 10.1.3 项目落地情况

### 10.2 FPGA芯片行业投资壁垒分析

#### 10.2.1 技术壁垒

#### 10.2.2 人才壁垒

#### 10.2.3 资金壁垒

### 10.3 FPGA芯片行业投资风险提示

#### 10.3.1 政策变动风险

#### 10.3.2 行业技术风险

#### 10.3.3 企业经营风险

#### 10.3.4 知识产权风险

### 10.4 FPGA芯片行业投资策略

#### 10.4.1 企业发展战略

#### 10.4.2 企业投资策略

## 第十一章 2023-2029年中国FPGA芯片行业前景趋势预测

### 11.1 FPGA芯片行业发展趋势

#### 11.1.1 国产替代进程加速

#### 11.1.2 工艺制程研发方向

#### 11.1.3 芯片趋向高集成化

#### 11.1.4 下游应用领域拓宽



## 11.2 2023-2029年中国FPGA芯片行业预测分析

### 11.2.1 2023-2029年中国FPGA芯片行业影响因素分析

### 11.2.2 2023-2029年全球FPGA芯片市场规模预测

### 11.2.3 2023-2029年中国FPGA芯片市场规模预测

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1146851.html>